第十二届高性能计算中间件技术研讨会（HPCMid2026）会议通知

中物院高性能数值模拟软件中心 2026年9月26日 15:00 吉林

HPCMid
高性能计算中间件技术研讨会

HPCMid2026

第十二届高性能计算中间件技术研讨会

AI4工业软件

高性能计算中间件技术研讨会面向科学与工程计算数值模拟应用，在当前及下一代超级计算机上面临的挑战，围绕高性能计算中间件关键技术，邀请国内外学者报告最新研究进展和探讨未来发展趋势。

会议创办于2015年，每年固定在全国高性能计算学术年会前一天举行，已分别在无锡、西安、合肥、青岛、呼和浩特、绵阳、珠海、济南（线上直播）、青岛、武汉、鄂尔多斯成功召开十一届。

2026年10月17日 8:00-12:10 14:00-17:10

广东深圳，深圳国际会展中心18号馆二层CC204B 会议室

特邀报告



包刚强 集团仿真首席专家
安世亚太科技股份有限公司
报告题目：
安世亚太AI4CAE产品及解决方案



陈 帜 研究员
北京大学
报告题目：
Prime一行：面向航天动力研发的AI原生工业软件



陈云天 副教授
宁波东方理工大学
报告题目：
基于物理AI的空气动力学智能体与知识自动发现



贾晓红 研究员
中国科学院数学与系统科学研究院
报告题目：
AI4CAD——探寻几何内核的机遇与约束



季向阳 教授
清华大学
报告题目：
模型驱动的软件定义视觉成像



雷 娜 教授
大连理工大学
报告题目：
人工智能驱动的网格生成：方法、挑战与应用



李建欣 教授
北京航空航天大学
报告题目：
科学智算共性平台：迈向AI原生求解新范式



李宇轩 智能进化首席科学家
面壁智能科技股份有限公司
报告题目：
Forge Engineering：高性能计算软件进入按需定制时代



刘 娜 副研究员
中物院高性能数值模拟软件中心
报告题目：
复杂场景冲击波效应场超分辨重建方法



陶佳欣 售前经理
北京瑞风协同科技股份有限公司
报告题目：
面向装备研制的仿真与试验双向协同——关键技术与工程实践



点击阅读原文，了解更多会议信息

阅读原文